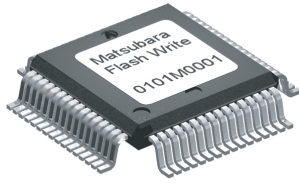


# ラベリング

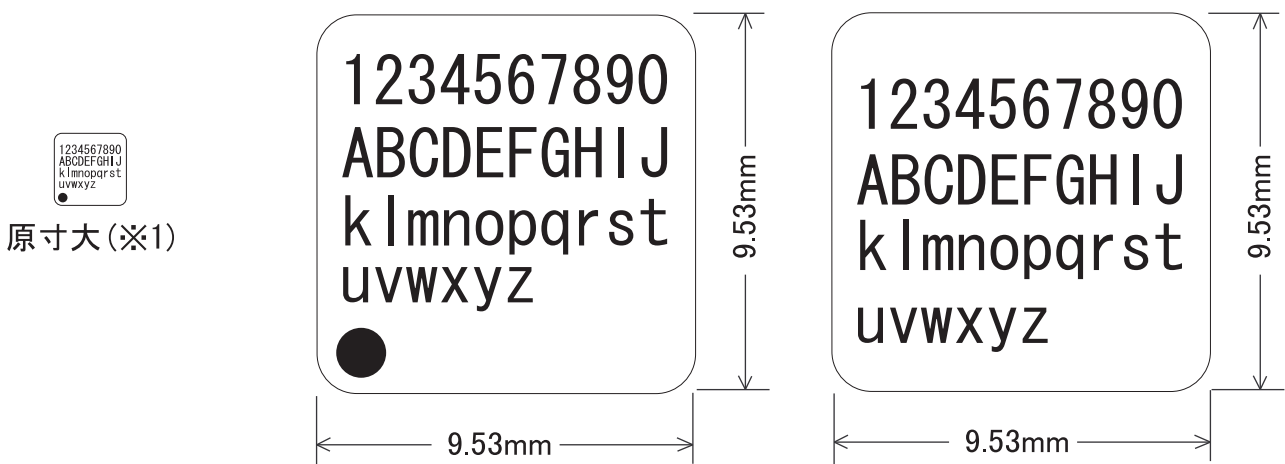


□9.53mm 耐熱ラベル

## 品名／材質

品名 : B497-(9.53 X 9.53mm)  
材質 : ポリイミド(表面 白コート) 基材厚 0.025mm 総厚0.046mm  
粘着剤 : アクリル系感圧式粘着剤 厚さ 0.043mm  
用途 : SMDパッケージ用表示ラベル □12mm以上の QFP/BGA  
耐熱温度: -40~260°C (基材のみ)

## 標準レイアウト 横10桁×縦4段



原寸大(※1)

## 横10桁／縦4段を超える場合

標準の設定を超える場合は例として、下図のバランスと視認性でご確認ください。  
文字サイズを小さくして、納めるため、文字つぶれが起きます。例 B 8 e など



原寸大(※1)

1234567890123456  
12345678901234  
123456789012  
ABCDEFGHIJKLMN  
1234567890

視認性確保として最大でも1行12文字まで、縦5段が限度です。

※1. 原寸大は本紙をA4で出力した場合のものです。